

115 年「以 AI 輔助為核心之 SOLIDWORKS 半導體散熱設計與熱流分析實務教師研習」課程表

主辦單位：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學

協辦單位：實威國際股份有限公司

課程日期：115.09.03(四)上午 9:00 至 17:00

課程地點：國立臺北科技大學綜合科館電機系511電腦教室及Google Meet線上課程

參與對象：全國技專校院及高中職在職教師

日期	時間	課程單元主題/內容	授課教師
9/3 (四)	08:30-09:00	報 到	
	09:00~09:30	Flow simulation 軟體&操作介面介紹	實威國際股份有限公司 CAE 事業部 黃巖閔資深技術顧問
	09:30~10:30	分岐管分析	
	10:30~12:00	系統級氣冷散熱 & 等效模型應用	
	12:00-13:00	用 餐 時 間	
	13:00-14:00	水冷道與共軛熱傳效應	實威國際股份有限公司 CAE 事業部 黃巖閔資深技術顧問
	14:00~15:30	電子封裝 & JEDEC 測試	
	15:30~17:00	參數化分析	
	17:00-18:00	綜 合 討 論	

備註:

1.報名成功後將另行通知，並給予線上課程之連結

2. 課程聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學

鄭經理 Tel：(02)2771-2171 分機 6012、E-mail：clcheng@ntut.edu.tw

3.主辦單位保留報名名額資格審核權，以及修改、變更活動內容及額滿截止報名之權利。